# **HEAT RESISTANT RADIOSENSITIVE RESIN COMPOSITION**

Publication number: JP6043643 Publication date: 1994-02-18

Inventor:

SANO KIMIYASU; SHIMADA ATSUFUMI; ENDO

MASAYUKI; BESSHO NOBUO

Applicant:

JAPAN SYNTHETIC RUBBER CO LTD

Classification:

- international:

G02F1/1333; G03F7/004; G03F7/027; G03F7/028; G03F7/032; G03F7/033; G03F7/40; G02F1/13; G03F7/004; G03F7/027; G03F7/028; G03F7/033; G03F7/40; (IPC1-7): G03F7/033; G02F1/1333; G03F7/004; G03F7/027; G03F7/028;

G03F7/032; G03F7/40

- european:

Application number: JP19920198741 19920724 Priority number(s): JP19920198741 19920724

Report a data error here

# Abstract of JP6043643

PURPOSE:To obtain a composition capable of easily removing an unnecessary part by exposure and development while satisfying various characteristics of a protective film by allowing a base polymer of an alkali aq. solution soluble resin to contain a group originating from carboxylic acid or carboxylic acid anhydride, which is an alkali soluble component, and epoxy group in the same molecule. CONSTITUTION:This composition contains the alkali aq. solution soluble resin which is a copolymer of an unsaturated carboxylic acid and/or unsaturated carboxylic acid anhydride, a radical polymerizable compound, having epoxy group, and another radical polymerizable compound. Furthermore, a polymerizable compound having at least one ethylenic unsaturated double bond and a photopolymerization initiator are contained. A thermosetting resin is preferably used as the alkali aq. solution soluble resin and the resin is obtained by copolymerizing the unsaturated carboxylic acid and/or unsaturated carboxylic acid anhydride and the radical polymerizable compound having epoxy group with another radical polymerizable compound in a solvent.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# THIS PAGE BLANK (USPTO)

【物件名】

刊行物1

[添付書類]

干川行物(

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-43643

(43)公開日 平成6年(1994)2月18日

(51)Int.CL*		i	党	記号	庁内整理番号	FI		技術表示箇所
G 0 3 F	7/033							
G 0 2 F	1/1333	1	5 (	5	9225-2K			
G03F	7/004		5	1				
	7/027		5 (	2				
	7/028							
						審查請求	未請求	? 請求項の数1(全11頁) 最終頁に続く
(21)出職番号		特顯平4	<b>—</b> j	98741		(71)	出顧人	000004178
					•			日本合成ゴム株式会社
(22)出顧日	平成 4 年(1992) 7 月24日							東京都中央区築地2丁目11番24号
						(72)	発明者	佐野 公康
								東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合
								成ゴム株式会社内
						(72)	発明者	焰田 篤文
								東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合
								成ゴム株式会社内
					~	(72)	発明者	遠藤 昌之
								東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合
								成ゴム株式会社内
						(74)	人型为	弁理士 大島 正孝
								最終頁に続く

# (54) 【発明の名称 】 耐熱性感放射線性樹脂組成物

# (57) 【要約】

【構成】 (A) (a) 不飽和カルポン酸および/または不飽和カルポン酸無水物、(b) エポキシ基を有するラジカル重合性化合物 および(c) 他のラジカル重合性化合物の共重合体であるアルカリ水溶液に可溶な樹脂

- (B) 少なくとも1個のエチレン性不飽和二重結合を有する重合性化合物 および
- (C) 光重合開始剤、を含有することを特徴とする耐熱性感放射線性樹脂組成物。

【効果】従来、不要な部分の保護膜を除去するためには ドライ・エッチさせなければならず、パネルの作製工程 が煩雑化およびドライ・エッチによる表示案子上の欠陥 といった問題点があった。しかしながら、本発明の感放 射線性樹脂組成物を用いることによって、保護膜に要求 されている諸特性を満足させつつ、不要な部分を露光・ 現像によって容易に除去させることが可能となり、上記 の問題点を解決することができるようになった。

(2)

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) (a) 不飽和カルポン酸および/ または不飽和カルボン酸無水物、(b)エボキシ基を有 するラジカル重合性化合物 および (c) 他のラジカル 重合性化合物の共重合体であるアルカリ水溶液に可溶な 樹脂、

- (B) 少なくとも1個のエチレン性不飽和二重結合を有 する重合性化合物 および
- (C) 光重合開始剤、を含有することを特徴とする耐熱 性感放射線性樹脂組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、耐熱性感放射線性樹脂 組成物に関する。さらに詳しくは、光デバイス中に用い られる強膜の形成材料として好適な、種々の物性に優れ た耐熱性感放射線性樹脂組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】従来より表示素子や固体撮像素子の劣化 や損傷を防止するために、保護膜層を形成することが広 く行われている。保護膜層とは、表示素子の製造工程中 10 に溶剤、酸、アルカリ溶液等に浸漬処理する必要があっ たり、配線電極層のスパッタリング処理による製膜時に 表面に局部的に高温がかかるため、これらの刺激によっ て素子が変質しないために設ける薄膜層で、通常これら の処理に対する耐性の優れた有機膜が用いられている。 このような保護膜においては、基体または下層への接着 性が高く、強膜が平滑で強靱であること、透明であるこ と、耐熱性および耐光性が高く長期にわたって着色、黄 変、白化等の変質をしないこと、および耐水性、耐溶剤 性、耐酸性、耐アルカリ性等が優れること等の性能が要 30 求される。

【0003】この様な要求を満たす保護膜を形成し得る 材料としては、特開昭60-217230号に開示され ているような組成物が知られており、色分離フィルター を内蔵したカラー液晶表示素子やカラー固体撮像素子の 表面の保護膜、索子表面の保護平坦化膜等として広く使 用されている。

[0004]

【発明が解決すべき課題】しかしながら、これらの材料 を一般的な回転塗布法で塗布すると、基板周辺部の膜厚 40 が他の部分の膜厚よりも厚くなってしまう。このこと は、表示素子を作製する際の基板張り合わせ時に不可欠 なセルギャップの調整の精度を悪化させ、表示素子作製 の歩留り低下、およびセルギャップの調整に伴う作業工 程の煩雑さといった問題点を生み出している。また、シ ール剤と保護膜の密着性に関しても、シール剤の種類に よって保護膜との密着性が変化するといった表示素子の 信頼性についても問題になっている。

【0005】以上のような問題点を解決するためには、

ール剤との接触部分) の保護膜を除去することが必要と なる。従来用いられている方法としては、例えば耐ドラ イ・エッチ性に優れたレジストを保護膜の上に塗布し、 適当なパターンにレジストを露光・現像した後ドライ・ エッチを行い、不要な部分の保護膜を除去することが挙 げられる。

【0006】しかしながら、この方法の欠点としてはド ライ・エッチ後に使用したレジストを除去しなければな らず、パネルの作製工程が煩雑になること、またドライ ・エッチすることによって、表示素子上に欠陥が生じる 恐れがある。

【0007】そこで本発明では、上記の問題点を解決す るために従来の保護膜に要求されてきた諸特性を満足さ せつつ、さらにパネルを作製する際に問題となっている 不要な部分を露光・現像によって容易に除去できる感放 射線性樹脂組成物を提供することを目的とする。

[0008]

【問題を解決するための手段】即ち、本発明の耐熱性感 放射線性樹脂組成物は、

- (A) (a) 不飽和カルポン酸および/または不飽和カ ルポン酸無水物、(b) エポキシ基を有するラジカル重 合性化合物 および (c) 他のラジカル重合性化合物の 共重合体であるアルカリ水溶液に可溶な樹脂、
- (B) 少なくとも1個のエチレン性不飽和二重結合を有 する重合性化合物 (以下、エチレン性化合物」と称す) および
- (C) 光重合開始剤、を含有することを特徴とする耐熱 性感放射線性樹脂組成物である。
- 【0009】以上の組成物の最大の特徴は、アルカリ水 溶液に可溶な樹脂であるペースポリマーがアルカリ可溶 成分であるカルボン酸またはカルボン酸無水物に由来す る基とエポキシ基を同一分子中に有していることであ る。従来、感放射線性樹脂組成物において、エポキシ基 とカルポン酸またはカルポン酸無水物が含有されている 例は知られている。

【0010】しかしながら、これらの組成物はエポキシ 基を含む化合物とカルポン酸またはカルボン酸無水物を 含む化合物との混合物であるか又は高分子反応による変 性化合物である。これら従来の組成物の欠点は、混合物 であるときには、その2種類の化合物の相溶性や組成物 の保存安定性さらには金膜の荒れ等に解決すべき問題点 を有することであり、また変性化合物であるときには、 合成の繁雑化や反応の定量化の困難さによる再現性に解 決すべき問題点のあることである。そこでこのような背 景をもとに、従来問題になっていた点を考慮し鋭意研究 を重ねた結果、上記の問題点を解決できることを見い出 し、本発明に到達したものである。以下、本発明の構成 成分について記述する。

[0011] 1. アルカリ水溶液に可溶な樹脂:本発明 パネル作製時に不要となる部分(膜厚の異なる部分、シ 🙃 に用いられるアルカリ水溶液に可溶な樹脂は、加熱する

特嗣平6-43643

(3)

ことによって硬化することが可能な樹脂、即ち熱硬化性 樹脂が好ましい。かかる樹脂は、(a)不飽和カルポン 酸および/または不飽和カルボン酸無水物と(b)エボ キシ基を有するラジカル重合性化合物とを、(c)他の ラジカル重合性化合物と共に溶媒中でラジカル共重合す ることにより得ることができる。

【0012】不飽和カルポン酸(a)としては、例えば アクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸等のモノカルボ ン酸;マレイン酸、フマル酸、シトラコン酸、メサコン 酸、イタコン酸等のジカルボン酸を好ましいものとして 挙げることができる。さらに、不飽和カルポン酸無水物 としては、例えば無水マレイン酸、無水イタコン酸等を 好ましいものとして挙げることができる。

【0013】エポキシ基を有するラジカル重合性化合物 (b) としては、例えばアクリル酸グリシジル、メタク リル酸グリシジル、α-エチルアクリル酸グリシジル、 α-n-プロピルアクリル酸グリシジル、α-n-プチ ルアクリル酸グリシジル、アクリル酸-3,4-エポキ シプチル、メタクリル酸-3,4-エポキシブチル、ア クリル酸-6.7-エポキシヘブチル、メタクリル酸-6.7-エポキシヘプチル、 $\alpha$ -エチルアクリル酸-6. 7-エポキシヘプチル等を挙げることができる。

【0014】本発明でのアルカリ水溶液に可溶な樹脂 (以下「共重合体 I」と示す)を得る方法としては、上 述した不飽和カルポン酸および/または不飽和カルボン 酸無水物とエポキシ基を有するラジカル重合性化合物と の2成分系でのラジカル重合では重合反応中にエポキシ 基と不飽和カルボン酸および/または不飽和カルボン酸 無水物が反応を起こし、架橋が起こり重合系がゲル化し てしまう。

【0015】そこで共重合体 I を得るためには、第3成 分として他のラジカル重合性化合物を用いて、エポキシ 基とカルポン酸または酸無水物との反応を抑制しなけれ ばならない。このような他のラジカル重合性化合物

(c) としてはモノオレフィン系不飽和化合物が好まし

【0016】また、モノオレフィン系不飽和化合物を共 **重合体中に含有させることによって、共重合体の機械的** 特性を適度にコントロールし、アルカリ水溶液に対する 溶解性を調整することができる。

【0017】このモノオレフィン系不飽和化合物として は、例えばメチルメタクリレート、エチルメタクリレー ト、nープチルメタクリレート、sec-プチルメタク リレート、tープチルメタクリレート等のメタクリル酸 アルキルエステル;メチルアクリレート、イソプロピル アクリレート等のアクリル酸アルキルエステル;シクロ ヘキシルメタクリレート、2-メチルシクロヘキシルメ タクリレート、ジシクロペンタニルメタクリレート、ジ シクロペンタニルオキシエチルメタクリレート、イソボ

ステル:シクロヘキシルアクリレート、2-メチルシク ロヘキシルアクリレート、ジシクロペンタニルアクリレ ート、ジシクロペンタニルオキシエチルアクリレート、 イソポロニルアクリレート等のアクリル酸環状アルキル エステル;フェニルメタクリレート、ペンジルメタクリ レート等のメタクリル酸アリールエステル:フェニルア クリレート、ペンジルアクリレート等のアクリル酸アリ ールエステル:マレイン酸ジエチル、フマル酸ジエチ ル、イタコン酸ジエチル等のジカルポン酸のジエステ ル;2-ヒドロキシエチルメタクリレート、2-ヒドロ キシプロピルメタクリレート等のヒドロキシアルキルエ ステル: スチレン、αーメチルスチレン、αーメチルス チレン、m-メチルスチレン、p-メチルスチレン、ビ ニルトルエン、p-メトキシスチレン、アクリロニトリ ル、メタクリロニトリル、塩化ビニル、塩化ビニリデ ン、アクリルアミド、メタクリルアミド、酢酸ビニル等 を用いることができる。

【0018】共重合体 【のエポキシ基を有するラジカル 重合性化合物の共重合割合は、好ましくは10~70重 **虽%、特に好ましくは20~50重量%である。10重** 量%未満であると、不飽和カルポン酸や不飽和カルポン 酸無水物または感放射線性酸生成化合物に放射線を照射 することによって生成する酸との反応が十分に進行し難 く、組成物から得られるパターンの耐熱性が十分なもの となり雖くなる。また、70重量%を超えると、共重合 体1の保存安定性に問題が生じやすくなる。

【0019】また、共重合体 I の不飽和カルボン酸およ び/または不飽和カルボン酸無水物の共重合割合は、好 ましくは5~40重量%、特に好ましくは10~30重 量%である。5重量%未満であると、得られる共重合体 がアルカリ水溶液に溶解しにくくなるので現像残りを生 じ易く十分なパターンを作り離い。逆に40重量%を超 えると、得られる共重合体のアルカリ水溶液に対する溶 解性が大きくなりすぎて放射線照射部の溶解、即ち膜減 り現像を防ぐことが難しくなる。

【0020】共重合体 [の他のラジカル重合性化合物の 共重合割合は、好ましくは10~70重量%、特に好ま しくは30~50重量%である。10重量%未満である と、重合反応中にゲル化が起こりやすくなる。また70 重量%を超えると、エポキシ基を有するラジカル重合性 化合物や不飽和カルポン酸または不飽和カルポン酸無水 物の量が相対的に少なくなることから、アルカリ水溶液 に対する樹脂の溶解度が減じたり、組成物から得られる パターンの耐熱性が不十分になることがある。

・【0021】共重合体 [を重合する際に用いられる溶媒 としては、例えばメタノール、エタノール等のアルコー ル類;テトラヒドロフラン等のエーテル類;エチレング リコールモノメチルエーテル等のグリコールエーテル 類:メチルセロソルプアセテート等のセロソルプエステ ロニルメタクリレート等のメタクリル酸環状アルキルエ 10 ル類;その他に芳香族炭化水素類、ケトン類、エステル

(4)

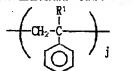
類等が挙げられる。

【0022】ラジカル重合における重合触媒としては通 常のラジカル重合開始剤が使用でき、例えば2,2′-アゾピスイソプチロニトリル、2,21-アゾピスー (2,4-ジメチルバレロニトリル)、2,2'-アゾビ スー (4-メトキシー2,4-ジメチルパレロニトリ ル) 等のアゾ化合物:ベンゾイルペルオキシド、ラウロ イルベルオキシド、t-プチルベルオキシピパレート、 1,1-ピスー(tープチルベルオキシ)シクロヘキサ ン等の有機過酸化物および過酸化水素等を挙げることが 10 【化1】 できる。過酸化物をラジカル重合開始剤に使用する場 \*

\* 合、還元剤を組み合せてレドックス型の開始剤としても

【0023】以上の共重合体【の分子量およびその分布 は、本発明の組成物の溶液を均一に塗布することが可能 である限り、特に限定されるものではない。しかして、 共重合体 [ は下記式 (1) 、 (2) 、 (2') 、 (3) および(4)で表わされる構造単位よりなるものが好ま LUL

[0024]



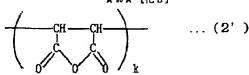
... (1)

ここで、R1は水素原子または低級アルキル基であり、そして jは10<j<70の正数である、

[0025]

ここで、R1の定義は上記式(1)に同じであり、そして kは4<k<40の正数である、

[0026]



ここで、kの定義は上記式(2)に同じである、

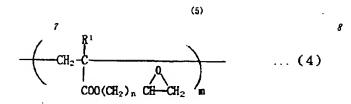
[0027]

ここで、R1の定義は上記式(1)に同じであり、

R<sup>2</sup>は炭素数1~6のアルキル基または炭素数7~12のシクロアルカン基で あり、そして

 $\ell$ は10< $\ell$ <70の正数である、但し、10< $\ell$ +j<70である、

[0028]



ここで、 $R^1$ の定義は上記式 (1) に同じであり、 $n \times 1 \sim 10$ の整数であり、そして $m \times 10 < m < 70$ の正数である、

【0029】上記構造単位のうち上記(1)、(2)、(3)および(4)で表わされる構造単位からなる共重合体および上記(1)、(2')、(3)および(4)で表わされる構造単位からなる共重合体が共重合体 Iとして特に好ましい。

【0030】2. エチレン性化合物:本発明に用いられる少なくとも1個のエチレン性不飽和二重結合を有する 重合性化合物としては、単官能または多官能のアクリル 酸またはメタクリル酸のエステルを好ましいものとして 挙げられる。

【0031】単官能(メタ)アクリレートとしては、市 販品として、例えばアロニックスM-101、同M-1 11、同M-114 (東亜合成化学工業 (株) 製)、K AYARAD TC-110S、同TC-120S(日 本化菜(株)製)、V158、V2311 (大阪有機化 学工業(株)製)等を挙げることができる。2官能(メ タ) アクリレートとしては、市販品として、例えばアロ ニックスM-210、同M-240、同M-6200 (東亜合成化学工業 (株) 製)、KAYARADHDD A、同HX-220、同R-604 (日本化業 (株) 製)、 V 2 6 0、 V 3 1 2、 V 3 3 5 H P (大阪有機化 学工業(株)製)等を挙げることができる。また3官能 以上(メタ)アクリレートとしては市販品として、例え ばアロニックスM-400、同M-405、同M-45 0、同M-7100、同M-8030、同M-8060 (東亜合成化学工業 (株) 製)、 KAYARAD TM PTA、同DPCA-20、同-30、同-60、同-,120 (日本火薬 (株) 製)、VGPT (大阪有機化学 工業(株)製)等を挙げることができる。

【0032】これらの化合物は単独でまたは2種以上一緒にして用いてもよく、共重合体 I 100 里量部に対して好ましくは40~200 重量部、より好ましくは80~150 里量部である。40 里量部未満では、感度が特に酸素雰囲気下で低下し易く、200 重量部を超えると共重合体 I との相溶性が悪くなり、強膜形成後の強膜表面に膜充れを生じることがある。

【0033】3. 光重合開始剤:本発明に用いられる光 重合開始剤としては、エチレン性化合物を反応せしめる ことが可能な光ラジカル重合開始剤、または共重合体 I 内のエポキシ基を反応せしめることが可能な光カチオン 重合開始剤祭を使用することができる。米ラジカル重合 10 開始剤としては、例えばペンジル、ジアセチル等の αー ジケトン類:ペンゾイン等のアシロイン類:ペンゾイン メチルエーテル、ペンゾインエチルエーテル、ペンゾイ ンイソプロピルエーテル等のアシロインエーテル類:チ オキサントン、2、4 - ジエチルチオキサントン、チオ キサントン-4-スルホン酸、ペンゾフェノン、4. 4'-ピス(ジメチルアミノ)ペンゾフェノン、4, 4'-ピス(ジエチルアミノ)ペンゾフェノン等のペン ゾフェノン類:アセトフェノン、p-ジメチルアミノア セトフェノン、α,α'-ジメトキシアセトキシアセト フェノン、2,2'-ジメトキシ-2-フェニルアセト フェノン、p-メトキシアセトフェノン、2-メチルー [4-(メチルチオ) フェニル] -2-モルフォリノー 1-プロパノン、2-ペンジル-2-ジメチルアミノー 1- (4-モルフォリノフェニル) ープタン-1-オン 等のアセトフェノン類:アントラキノン、1,4-ナフ トキノン等のキノン類:フェナシルクロライド、トリブ ロモメチルフェニルスルホン、トリス (トリクロロメチ ル) -s-トリアジン等のハロゲン化合物:およびジー t-グチルパーオキサイド等の過酸化物等が挙げられ

【0034】また、光カチオン重合開始剤としては以下に示すような市販品を使用することができる。ジアゾニウム塩であるアデカウルトラセットPP-33(旭電化工業(株)製)、スルホニウム塩であるOPTOMERSP-150、170(旭電化工業(株)製)、メタロセン化合物であるIRGACURE261(CIBA-GEIGY(社)製)を挙げることができる。

【0035】これら光重合開始剤の使用に際しては、露 光の条件(酸素雰囲気下であるか、無酸素雰囲気下であ るか)を考慮することが必要である。すなわち、無酸素 雰囲気下で露光を行うときには、上述したような種々の 光カチオン重合開始剤、光ラジカル重合開始剤を使用す ることができる。しかしながら、酸素雰囲気下で露光を 行うときには、光ラジカル重合開始剤の中には酸素によ るラジカルの失活(感度の低下)が起こり、露光部分の 残膜率・硬度等が充分に得られないことが生じる(光カ チオン重合開始剤は酸素による活性種の失活は殆どな い)。

内のエポキシ基を反応せしめることが可能な光カチオン (0036]上述した種々の光重合開始剤の中で好まし 重合開始剤等を使用することができる。光ラジカル重合 so い化合物としては、光ラジカル重合開始剤として、2-

特願平6-43643

(6)

メチルー [4-(メチルチオ) フェニル] -2-モルフ ォリノー1ープロパノン、2ーベンジルー2ージメチル アミノー1- (4-モルフォリノフェニル) ープタンー 1-オン等のアセトフェノン類またはフェナシルクロラ イド、トリプロモメチルフェニルスルホン、トリス(ト リクロロメチル) - s - トリアジン等のハロゲン化合物 と光カチオン重合開始剤の全てを挙げることができる。 その使用量は、共重合体 I 1 0 0 重量部に対して 1.0 ~50重量部が好ましく、特に5~30重量部が好まし い。1 重量部未満であると、酸素によるラジカルの失活 (感度の低下)が生じ易く、50重量部を超えると溶液 の色濃度が高くなり、LCD等の表示素子には不適とな ることがある。

【0037】また、これら光重合開始剤 (ラジカル型) と光カチオン重合開始剤または光増感剤とを併用し酸素 による失活の少ない、高感度を達成することも可能とな

【0038】4、有機溶媒:本発明の組成物は、上述し た各成分を均一に混合することによって容易に調製する ことができる。混合する際、通常適当な溶媒に溶解させ 20 て溶液の形で使用に供される。用いる溶媒としては、共 重合体 I、エチレン性化合物および光重合開始剤を均一 に溶解させることができ、各成分と反応しないものが用 いられる。

【0039】かかる溶媒としては、例えばメタノール、 エタノール等のアルコール類;テトラヒドロフラン等の エーテル類: エチレングリコールモノメチルエーテル、 エチレングリコールモノエチルエーテル等のグリコール エーテル類;メチルセロソルプアセテート、エチルセロ テルアセテート類;ジエチレングリコールモノメチルエ ーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジ エチレングリコールジメチルエーテル等のジエチレング リコール類;プロピレングリコールメチルエーテルアセ テート、プロピレングリコールプロピルエーテルアセテ ート等のプロピレングリコールアルキルエーテルアセテ -ト類;トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類;メ チルエチルケトン、シクロヘキサノン、4-ヒドロキシ - 4 - メチル- 2 - ペンタノン等のケトン類;2-ヒド ロキシプロピオン酸エチル、2-ヒドロキシ-2-メチ 40 ルプロピオン酸エチル、2-ヒドロキシー2-メチルプ ロピオン酸エチル、エトキシ酢酸エチル、ヒドロキシ酢 酸エチル、2-ヒドロキシー3-メチルプタン酸メチ ル、3-メトキシプロピオン酸メチル、3-メトキシプ ロピオン酸エチル、3-エトキシプロピオン酸エチル、 3-エトキシプロピオン酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブ チル等のエステル類を用いることができる。

【0040】さらに、N-メチルホルムアミド、N.N ージメチルホルムアミド、N-メチルホルムアニリド、 N-メチルアセトアミド、N.N-ジメチルアセトアミ 50 をあげることができる。これらの接着助剤は、単独でも

ド、N-メチルピロリドン、ジメチルスルホキシド、ペ ンジルエチルエーテル、ジヘキシルエーテル、アセトニ ルアセトン、イソホロン、カプロン酸、カプリル酸、1 ーオクタノール、1 ーノナノール、ペンジルアルコー ル、酢酸ペンジル、安息香酸エチル、シュウ酸ジエチ ル、マレイン酸ジエチル、アーブチロラクトン、炭酸エ チレン、炭酸プロピレン、フェニルセロソルブアセテー ト等の高沸点溶剤を添加することもできる。

【0041】これらの溶剤の中では、溶解性、各成分と の反応性および塗膜の形成のし易さから、エチレングリ コールモノエチルエーテル等のグリコールエーテル類; エチルセロソルプアセテート等のエチレングリコールア ルキルエーテルアセテート類:2-ヒドロキシプロピオ ン酸エチル等のエステル類:ジエチレングリコールモノ メチルエーテル等のジエチレングリコール類が好適であ

【0042】また、組成物溶液の調製にあたっては、例 えば共重合体Iの溶液、エチレン性化合物および光重合 開始剤の溶液およびその他の配合剤の溶液それぞれを別 に調製しておき、使用直前にこれら溶液を所定の割合で 混合することもできる。以上のようにして調製した組成 物溶液は、孔径 0.2 µmのミリポアフィルター等を用 いて瀘過した後、使用に供することもできる。

【0043】5. その他の配合剤:本発明の組成物にお いては、界面活性剤を配合することもできる。界面活性 剤としては、例えば BM-1000、BM-1100 (BM Chemie社製)、メガファックF142 D、同F172、同F173、同F183 (大日本イン キ化学工業(株)製)、フロラードFC+135、同F ソルプアセテート等のエチレングリコールアルキルエー 30 C-170C、同FC-430、同FC-431(住友 スリーエム (株) 製)、サーフロンS-112、同S-113、同S-131、同S-141、同S-145 (旭硝子(株) 製) 等の名称で市販されているフッ衆系 界面活性剤を使用することができる。これらの界面活性 剤の使用量は、共重合体【100重量部当り、好ましぐ は5重量部以下、より好ましくは0.01~2重量部の 範囲である。

> 【0044】また、基体との接着性を向上させるために 接着助剤を使用することもできる。使用される接着助剤 としては、官能性シランカップリング剤が有効である。 ここで、官能性シランカップリング剤とは、カルポキシ ル基、メタクリロイル基、イソシアネート基、エポキシ 基等の反応性置換基を有するシランカップリング剤を意 味し、具体例としてはトリメトキシシリル安息香酸、7 ーメタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、ピニル トリアセトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ァ ーイソシアナトプロピルトリエトキシシラン、ァーグリ シドキシプロピルトリメトキシシラン、β-(3,4-エポキシシクロヘキシル) エチルトリメトキシシラン等

特期平6-43643

(7)

2種以上の組合わせでも使用することができる。その配 合量は、一般に、共重合体 I 100 重量部当り20 重量 部以下、特に0.05~10重量部の範囲にあることが 好適である。

11

【0045】本発明では、ペースポリマー(1)、

(2) 中にエポキシ基を有していることから、塗膜の加 熱時に硬化反応を起こさせて、耐熱性、耐溶剤性を付与 させることを基本としている。しかしながら、充分な加 熱条件(温度、時間)を設定できない際には、反応を促 進するために触媒を併用して硬化反応を起こさせること 10 も有効である。用いる触媒としては、エポキシ化合物の 硬化剤として知られているアミン等を使用することもで きるが、溶液の保存安定性の点から、潜在性硬化剤が好 ましい。このような潜在性硬化剤の例としては、加熱に よって活性化するジシアンジアミド、有機酸ヒドラジ ド、アミンイミド、第3アミン塩、1位置換のイミダゾ ール、イミダゾール塩が好ましい。これら硬化触媒の使 用量は共重合体 I 1 0 0 重量部に対して 1 0 重量部以下 が好ましく、1~5重量部がより好ましい。10重量部 を超えると、溶液の保存安定性を低下させる恐れがあ る。また、これら硬化触媒には、酸無水物等の促進剤を 併用してもよい。

【0046】 強膜の作製方法: 本発明においては、上述 した組成物溶液を、所定の基体表面に塗布し、加熱によ り溶媒を除去することによって所望の強膜を形成するこ とができる。基体表面への盤布方法は特に限定されず、 例えばスプレー法、ロールコート法、回転釜布法等の各 種の方法を採用することができる。

【0047】なお、本発明の組成物の塗膜の加熱条件 は、各成分の種類、配合割合等によっても異なるが、通 20 ルで再度、凝固させた。 常は70~90℃で5~15分間程度である。次に、得 られた強膜に所定のパターンのマスクを介して、例えば 紫外線を照射した後、現像液を用いて現像し、不要な部 分を除去しパターンを形成させる。本発明における現像 液としては、例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウ ム、炭酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナ トリウム、アンモニア水、エチルアミン、n-プロビル アミン、ジエチルアミン、ジーnープロピルアミン、ト リエチルアミン、メチルジエチルアミン、ジメチルエタ ノールアミン、トリエタノールアミン、テトラメチルア ンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒ ドロキシド、ピロール、ピペリジン、1,8-ジアザビ シクロ [5.4.0] - 7-ウンデセン、1,5-ジアザ ピシクロ [4.3.0] -5-ノナン等のアルカリ類の水 溶液を使用することができる。 また上記アルカリ類の水 溶液にメタノール、エタノール等の水溶性有機溶媒や界 面活性剤を適当量添加した水溶液を現像液として使用す ることもできる。

【0048】現像時間は通常30~180秒間であり、 また現像の手法は液盛り法、ディッピング法等のいずれ to ルジメチルエーテル溶液 4 5 9.0 g を仕込んだ。 引

12

でもよい。現像後は、流水洗浄を30~90秒間行い、 圧縮空気や圧縮窒素で風乾させることによって、不要な 部分を除去し、バターンを形成させることができる。そ の後、例えば紫外線を照射することによって未露光部分 であるパターン中に残存している酸生成化合物を酸に変 化させる。さらに、ホットプレート、オーブン等の加熱 装置を用いて、所定の温度、例えば150~250℃で 所定の時間、例えばホットプレート上なら5~30分 間、オープン中ならば30~90分間、加熱処理をする ことによって耐熱性、透明性、硬度等に優れた保護膜を 得ることができる。

[0049]

【実施例】次に実施例をあげて本発明をさらに具体的に 説明するが、本発明はこれらの実施例によって何ら制約 されるものではない。また、特にことわりの無い限り、 %は重量%を示す。

【0050】 合成例1

フラスコ内を窒素置換した後、2,2′ーアゾビスイソ プチロニトリル9.0gを溶解したジエチレングリコー ルジメチルエーテル溶液459.0gを仕込んだ。引き 続きスチレン22.5g、メタクリル酸45.0g、ジシ クロベンタニルメタクリレート67.5gおよびメタク リル酸グリシジル90.0gを仕込んだ後、ゆるやかに **攪拌を始めた。溶液の温度を80℃に上昇させ、この温** 度を5時間保持した後、90℃で1時間加熱させて重合 を終結させた。

【0051】その後、反応生成溶液を多量のメタノール に描下し反応物を凝固させた。この凝固物を水洗後、テ トラヒドロフラン200gに再溶解し、多量のメタノー

【0052】この再溶解-凝固操作を計3回行った後、 得られた凝固物を60℃で48時間真空乾燥し、目的と する共重合体を得た。その後間形分濃度が25重量%に なるようにジエチレングリコールを用いて共重合体溶液 とした。

[0053] 合成例2

フラスコ内を窒素置換した後、2,2~-アゾピス-(2,4-ジメチルバレロニトリル) 9.0gを溶解した ジエチレングリコールジメチルエーテル溶液459.0 gを仕込んだ。引き続き、メタクリル酸45.0g、ジ シクロペンタニルメタクリレート90.0gおよびメタ クリル酸グリシジル90.0gを仕込んだ後、ゆるやか に攪拌を始めた。溶液の温度を80℃に上昇させ、この 温度を5時間保持した後、90℃で1時間加熱させて重 合を終結させた。その後、合成例1と同様にして共重合 体溶液を得た。

【0054】合成例3

フラスコ内を窒素置換した後、2,2~-アゾピスイソ プチロニトリル9.0gを溶解したジエチレングリコー

特額平6-43643

(8)

き続き、メタクリル酸56.2g、secーブチルメタ クリレート101.25 gおよびメタクリル酸グリシジ ル67.5gを仕込んだ後、ゆるやかに攪拌を始めた。 溶液の温度を80℃に上昇させ、この温度を5時間保持 した後、90℃で1時間加熱させて重合を終結させた。 その後、合成例1と同様にして共重合体溶液を得た。 【0055】合成例4

13

フラスコ内を空素置換した後、2,21-アゾビスイソ プチロニトリル9.0gを溶解した3-メトキシプロピ オン酸メチル溶液459.0gを仕込んだ。引き続き、 メタクリル酸56.25g、メチルメタクリレート90. 0 gおよびメタクリル酸-3,4-エポキシブチル78. 75gを仕込んだ後、ゆるやかに攪拌を始めた。80℃ で重合を開始し、この温度を5時間保持した後、90℃ で1時間加熱させて重合を終結させた。その後、合成例 1と同様にして共重合体溶液を得た。

#### 【0056】合成例5

フラスコ内を窒素置換した後、2,21-アゾピスイソ ブチロニトリル9.0gを溶解したジエチレングリコー ルジメチルエーテル溶液459.0gを仕込んだ。 引 20 △、90%未満の場合を×とした。結果を表1に示し き続き、無水マレイン酸45.0g、ペンジルメタクリ レート112.5gおよび $\alpha$ -エチルアクリル酸-6,7 - エポキシヘプチル67.5 gを仕込んだ後、ゆるやか に攪拌を始めた。80℃で重合を開始し、この湿度を5 時間保持した後、90℃で1時間加熱させて重合を終結 させた。その後、合成例1と同様にして共重合体溶液を 得た。

#### [0057] 実施例1

# (1) 組成物の調製

合成例1で得られた共重合体溶液100g(共重合体2 30 5g) をジエチレングリコールジメチルエーテル13. 64gで希釈した後、2-ペンジル-2-ジメチルアミ ノー1-(4ーモルフォリノフェニル)-プタン-1-オン (IRGACURE 369 (CIBA-GEIG Y社製)) 7.5g、アロニックスM-400 (東亜合 成化学工業(株)製)25.0g、アーグリシドキシブ ロピルトリメトキシシラン2.5gを溶解し、孔径0.2 2 μmのミリポアフィルターで濾過して組成物溶液 (1) を調製した。

# 【0058】(2)強膜の形成

シリコン酸化膜を有するウェハー上にスピンナーで上記 組成物溶液(1)を墜布したのち、80℃で5分間ホッ トプレート上でプレベークして膜厚2.0μmの塗膜を 形成した。

【0059】(3) 露光・現像による不要な部分の除去 上記 (2) で得られたレジスト膜に所定のパターンマス クを用いて、365nmでの光強度が10mJ/cm<sup>2</sup> である紫外線を30秒間照射した。この際の露光は酸素 雰囲気下(空気中)で行った。次いでテトラメチルアン

14 2分間現像した後、超純水で1分間リンスした。これら

の操作により、不要な部分が除去できると共に、20μ m×20μmのパターン (残し) を解像することができ た。

# 【0060】(4) 塗膜の硬化

上記(3)で得られた途膜を、ホットプレート上で20 0℃で20分間加熱することによって、塗膜を硬化さ 保護膜に必要な諸特性を持たせた。

# 【0061】(5)透明性の評価

io 上記(2)において、シリコン酸化膜を有するウェハー の代わりに、透明基板(コーニング7059:コーニン グ社製)を用いた以外は上記(2)と同様に塗膜を形成 した。次いで30秒間全面露光し、テトラメチルアンモ ニウムヒドロキシド水溶液で現像処理した後、超純水で 1分間リンスした。次いでホットプレート上で200℃ で20分間加熱した。得られた基板を分光光度計(15 0-20型ダブルピーム:日立製作所製)を用いて40 0~800nmの透過率を測定した。このとき最低透過 率が95%を超えた場合を○、90~95%の場合を

# 【0062】 (6) 耐熱性の評価

上記(3)においてパターンを形成した基板を250℃ のホットプレートを用いて1時間加熱した後、膜厚を測 定した。そして上記 (3) で作製したパターンを形成し た基板の膜厚に対する残膜率を用いて、その残膜率が9 5%を超えた場合を○、90~95%の場合を△、90 %未満の場合を×とした。結果を表1に示した。

# 【0063】 (7) 耐熱変色性の評価

上記(4)においてパターンを形成した基板を250℃ のホットプレートで1時間加熱した後、(4)透明性の 評価と同様に分光光度計を用いて透過率の変化率を求め た。このときの変化率が5%未満である場合を〇、5~ 10%の場合を△、10%を超えた場合を×とした。結 果を表1に示した。

### [0064] (8) 硬度の測定

上記(4)で作製した基板を用いて、JIS K-54 00-1990の8.4.1鉛筆引っかき試験に準拠し、 評価は、塗膜のすり傷により鉛筆硬度を測定し、表面硬 40 度の測定を行った。結果を表1に示した。

# 【0065】実施例2

合成例1で得られた共重合体溶液の代わりに合成例2で 得られた共重合体溶液を使用して、実施例1に準じて組 成物溶液を調製、評価した。テトラメチルアンモニウム ヒドロキシド0.20%水溶液で20μm×20μmの バターンを解像することができた。その他の評価結果は 表1に示した。

#### 【0066】実施例3

合成例1で得られた共重合体溶液の代わりに合成例3で モニウムヒドロキシド0.14重量%水溶液で25℃で so 得られた共重合体溶液を使用して、実施例1に準じて組

特爾平6-43643

(9)

成物溶液を調製・評価した。テトラメチルアンモニウム ヒドロキシド0.16%水溶液で20μm×20μmの パターンを解像することができた。その他の評価結果は 表1に示した。

#### 【0067】实施例4

合成例1で得られた共重合体溶液の代わりに合成例4で 得られた共重合体溶液を使用して、実施例1に準じて組 成物溶液を翻製・評価した。テトラメチルアンモニウム ヒドロキシド0.14%水溶液で20μm×20μmの パターンを解像することができた。その他の評価結果は 10 表1に示した。

#### 【0068】 実施例 5

合成例1で得られた共重合体溶液の代わりに合成例5で 得られた共重合体溶液を使用して、実施例1に準じて組\* 16

\* 成物溶液を調製・評価した。テトラメチルアンモニウム ヒドロキシド1.0%水溶液で20μm×20μmのパ ターンを解像することができた。その他の評価結果は表 1に示した。

#### [0069] 実施例6

実施例1で使用したIRGACURER369の代わり に、2-メチルー[4-(メチルチオ)フェニル]-2 ーモルフォリノー1ープロパノン(IRGACURER 907) 7.5gを用いて実施例1に準じて調製・評価 した。テトラメチルアンモニウムヒドロキシド0.14 %水溶液で20μm×20μmのパターンを解像するこ とができた。その他の評価結果は表1に示した。

[0070]

【表1】

表1

実施例	現像液濃度(%)	硬度''	透明性 <sup>2)</sup> (一)	耐熱性 <sup>27</sup> (一)	耐熱変色性 <sup>2</sup> '
1	0.14	3 H	0	0	Δ
2	0.20	2 H	0	Δ	0
3	0.16	3 H	0	0	0
4	0.14	4 H	0	0	Ō
5	1.0	3 H	0	0	0
6	0.14	3 H	0	0	0

1) 200°C/1 h r.

加熱後の測定による。

2) 250℃/1hr.

追加加熱後の測定による。

### 【0071】実施例7

実施例1で使用したIRGACURE 369 7.5g の代わりに、2-メチルー [4-(メチルチオ) フェニ ル] -2-モルフォリノー1-プロパノン(IRGAC URE 907) 3.75g LIRGACURE 369

3.75gを混合して、実施例1に準じて調製・評価 した。テトラメチルアンモニウムヒドロキシド0.14 %水溶液で20μm×20μmのパターンを解像するこ とができた。その他の評価結果は表2に示した。

# 【0072】実施例8

実施例1で使用したIRGACURE 369の代わり に (1-6-n-クメン) (n-シクロペンタジエニ

RE 261 (CIBA GEIGY社製)) 7.5gを 用いて実施例1に準じて調製・評価した。テトラメチル アンモニウムヒドロキシド0.18%水溶液で20μm ×20μmのパターンを解像することができた。その他 の評価結果は表2に示した。

# 【0073】 実施例 9

合成例1で得られた共重合体溶液100g(共重合体2 5g) をジエチレングリコールジメチルエーテル13. 64gで希釈した後、IRGACURE 2615.0 g、ャーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン2. 5 gを溶解し、孔径 0.2 2 μmのミリポアフィルター を用いて濾過し、組成物を調製した後実施例1に準じて ル) 鉄 (1+) 六フッ化リン酸 (1-) (IRGACU so 評価した。テトラメチルアンモニウムヒドロキシドO.

(10)

30%水溶液で20μm×20μmのパターンを解像す ることができた。その他の評価結果は表2に示した。 【0074】 実施例10

実施例1で使用したIRGACURE 369の代わり EIRGACURE 261 3.75gEIRGACU RE 369 3.75gを混合して、実施例1に準じて 調製・評価した。テトラメチルアンモニウムヒドロキシ ド 0 . 1 4 %水溶液で 2 0 μm× 2 0 μmのパターンを 解像することができた。その他の評価結果は表2に示し

## 【0075】 実施例11

た。

実施例1で使用したIRGACURE 369 7.5g の代わりにトリス (トリクロロメチル) - s - トリアジ ン5.0gを用いて、実施例1に準じて調製・評価。テ \* 18

\*トラメチルアンモニウムヒドロキシド0.16%水溶液 で20 μm×20 μmのパターンを解像することができ た。その他の評価結果は表2に示した。

## 【0076】実施例12

実施例1で使用したアロニックスM-400 25.0 gの代わりにKAYARAD DPCA-60 (日本化 菜 (株) 製) 25.0gを用いて、実施例1に準じて調 製・評価した。 テトラメチルアンモニウムヒドロキシド 0.14%水溶液で20μm×20μmのパターンを解 10 像することができた。その他の評価結果は表2に示し

[0077] 【表2】

表 2

実施例	現像液濃度 (%)	便度 <sup>1)</sup> (-)	透明性27	耐熱性2>	耐熱変色性 <sup>2</sup> (-)
7	0.14	4 H	0	0	0
8	0.18	3 H	0	0	0
9	0.30	4 H	0	0	0
10	0.14	4 H	0	0	0
11	0.16	4 H	0	0	0
1 2	0.14	4 H	0	0	0

# 1)、2)の意味は表1に同じである。

[0078] 実施例13~18

実施例1~6に示した組成物溶液に、その他の配合剤と して、エポキシ化合物の硬化触媒であるイミダゾール2 E4MZ-CN (四国化成工業 (株) 製) 0.25gを 40 【表3】

添加して、実施例1に準じて調製・評価した。その結果 を表3に示した。

[0079]

実施例	現像液濃度 (%)	硬度 <sup>1)</sup>	透明性27	耐熱性2)	耐熱変色性 <sup>2</sup>
1 3	0.14	3 H	0	0	0
14	0.22	3 H	0	0	0
15	0.18	3 H	0	0	0
16	0.16	2 H	0	0	0
17	1.0	4 H	0	0	0
18	0.16	4 H	0	0	0

# 1)、2)の意味は表1に同じである。

# [0080]

【発明の効果】従来、不要な部分の保護膜を除去するた めにはドライ・エッチさせなければならず、パネルの作 製工程が煩雑化およびドライ・エッチによる表示素子上 の欠陥といった問題点があった。しかしながら、本発明

の感放射線性樹脂組成物を用いることによって、保護膜 に要求されている器特性を満足させつつ、不要な部分を 露光・現像によって容易に除去させることが可能となり り、上記の問題点を解決することができるようになっ た。

# フロントページの統き

(51) Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

G 0 3 F 7/032

7/40

501

5 0 I 7124-2H

(72)発明者 別所 信夫

東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合

成ゴム株式会社内



11.